

## 第22回 RCJ信頼性シンポジウム (電子デバイスの信頼性シンポジウム、EOS/ESD/EMCシンポジウム) 発表論文投稿のお勧め

期日：平成24年10月30日(火)～10月31日(水)  
会場：大田区産業プラザ(東京 蒲田)  
主催：一般財団法人 日本電子部品信頼性センター

### 発表論文投稿のお勧め

RCJ信頼性シンポジウムは、平成3年から開催し、微細化・高機能化が急進展している電子デバイス・電子部品の信頼性技術、静電気放電(ESD)対策技術を中心に発表・討論する場を、企業、大学、研究所の研究者・技術者の方々に提供すべき企画されました。厳しいESD・信頼性対策が要求されている微細化半導体デバイス、GMRヘッド、液晶デバイス、及び最新ナノテクノロジーデバイスに焦点を当てています。

本年もさらに内容を充実すべく、各種企画を進めています。つきましては、皆様方に試験・研究成果の論文発表をして頂き、本シンポジウムの発展にご協力下さいますようお願い申し上げます。添付の発表論文募集の用紙(電子デバイスの信頼性シンポジウム、EOS/ESD/EMCシンポジウム)により、E-mail、FAX等で申込して下さいようお願い申し上げます。

### シンポジウム内容

- ・第22回 電子デバイスの信頼性シンポジウム
- ・第22回 EOS/ESD/EMCシンポジウム
  
- ・展示会：同会場の2階小展示ホールで、電子デバイス・装置の静電気対策・信頼性に焦点を当てた「信頼性・ESD 対策技術展示会」の同時開催を予定しています。

### 問い合わせ先

一般財団法人 日本電子部品信頼性センター RCJ信頼性シンポジウム事務局(塩野、榎永)  
〒104-0041 東京都中央区新富1-7-4 阪和別館ビル5階  
TEL: 03-6280-5601, FAX: 03-6280-5602,  
E-Mail: shiono@rcj.or.jp HP: <http://www.rcj.or.jp>

## 信頼性・ESD 対策技術展示会概要

本展示会では、電子部品、電子機器、電子装置及びシステムなどの信頼性技術者、生産技術者、品質保証技術者を対象に、より進歩した信頼性評価技術、故障解析技術、信頼性向上対策の紹介を目的としております。

展示会と同時に、静電気、信頼性に関する展示製品を中心とした技術セミナーを開催し、出展社と来場者とのより一層の意見、情報交換の場となることを企画しております。

- ・期日：平成24年10月30日(火)～10月31日(水) (予定)  
(RCJ信頼性シンポジウムと同期日)
- ・場所：大田区産業プラザ 2階小展示ホール

同時開催(出展委員会主催)

- ・展示製品に関連した信頼性・ESD 対策技術セミナー、ワークショップ(予定)

問い合わせ先：(財)日本電子部品信頼性センター RCJ 信頼性シンポジウム事務局



ESD 対策モデルルーム展示 (前々回の展示会)

### 協 賛 (予定)

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 一般社団法人 電子情報技術産業協会 | 一般社団法人 日本電気計測器工業会     |
| 一般社団法人 日本電機工業会    | 一般社団法人 電子情報通信学会       |
| 一般財団法人 日本規格協会     | 一般社団法人 電気学会           |
| 社団法人 日本電子回路工業会    | 一般財団法人 光産業技術振興協会      |
| 一般財団法人 日本科学技術連盟   | 社団法人 静電気学会            |
| 日本信頼性学会           | 一般財団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
| SPE日本支部           | IDEMA JAPAN           |
| 社団法人 日本磁気学会       |                       |

## 第22回 電子デバイスの信頼性シンポジウム発表論文募集

(主テーマ) 先端デバイスの故障物理、信頼性評価技術、故障解析技術、Pbフリーはんだ実装技術、KGD技術、マルチチップモジュール(MCM)の信頼性評価技術、等

### 応募要領

- 論文の内容 : 上記の主テーマの他、半導体デバイス・部品、電子機器の信頼性評価技術、故障解析事例など
- 応募資格 : 当センターの賛助会員会社の社員及び協賛団体の会員、並びに運営委員会等のご推薦がある方
- 発表時間 : 原則として、討論を含めて1件30分以内
- 開催期日 : 平成24年10月30日(火)～31日(水)
- 申込方法 : 下記の「発表論文申込書」の様式に所要事項を記入の上、お早めにお申し込み下さい。
- 会場 : 東京都大田区産業プラザ  
交通アクセス  
京浜急行・空港線/京急蒲田駅より徒歩2分  
JR京浜東北線/蒲田駅より徒歩12分
- 申込締切 : 平成24年6月8日(金)
- 発表 : 平成24年9月21日(金)  
論文 発表論文申込書の選考の結果、発表をご依頼することになった方には、6月下旬迄に原稿作成要領をお送りしますから期限内にご提出願います。  
原稿 締切
- 参加費 : 今回から、発表者からも参加費(割引有り)を頂くことにしました。ご協力をお願いします。

申込先及び問い合わせ先

一般財団法人 日本電子部品信頼性センター RCJ信頼性シンポジウム事務局  
〒104-0041 東京都中央区新富 1-7-4 阪和別館ビル 5階  
TEL: 03-6280-5601, FAX: 03-6280-5602, URL: <http://www.rcj.or.jp>

宛先 RCJ信頼性シンポジウム事務局宛 FAX: 03-6280-5602, E-mail: [shiono@rcj.or.jp](mailto:shiono@rcj.or.jp)

## 第22回 電子デバイスの信頼性シンポジウム発表論文申込書

論文題名		分類(記入不要)	
和文:			
英文:			
発表者	氏名	和文:	TEL
		英文:	FAX
			E-mail
	企業名		
	所属		
所在地	〒		
発表内容			

## 第22回 EOS/ESD/EMCシンポジウム発表論文募集

(主テーマ) 半導体デバイス・液晶デバイス・GMRヘッド・電子装置等の過電圧(EOS)、静電気放電(ESD)、電磁環境両立性(EMC)試験方法、評価方法、誤動作対策事例及び対策用資材等

### 応募要領

- 論文の内容 : 上記の主テーマの他、半導体デバイス・部品、電子機器のEOS/ESD/EMC耐性向上技術、故障解析事例など
- 応募資格 : 当センターの賛助会員会社の社員及び協賛団体の会員、並びに運営委員会等のご推薦がある方
- 発表時間 : 原則として、討論を含めて1件20分以内
- 開催期日 : 平成24年10月30日(火)～31日(水)
- 申込方法 : 下記の「発表論文申込書」の様式に所要事項を記入の上、お早めにお申し込み下さい。
- 会場 : 東京都大田区産業プラザ  
交通アクセス  
京浜急行・空港線/京急蒲田駅より徒歩2分  
JR京浜東北線/蒲田駅より徒歩12分
- 申込締切 : 平成24年6月8日(金)
- 発表 : 平成24年9月21日(金)  
論文発表論文申込書の選考の結果、発表をご依頼することになった方には、6月下旬迄に原稿作成要領をお送りしますから期限内にご提出願います。  
参加費 : 今回から、発表者からも参加費(割引有り)を頂くことにしました。ご協力をお願いします。

申込先及び問い合わせ先

一般財団法人 日本電子部品信頼性センター RCJ信頼性シンポジウム事務局  
〒104-0041 東京都中央区新富 1-7-4 阪和別館ビル 5階  
TEL: 03-6280-5601, FAX: 03-6280-5602, URL: <http://www.rcj.or.jp>

宛先 RCJ信頼性シンポジウム事務局宛 FAX: 03-6280-5602, E-mail: [shiono@rcj.or.jp](mailto:shiono@rcj.or.jp)

## 第22回 EOS/ESD/EMCシンポジウム発表論文申込書

論文題名		分類(記入不要)	
和文:			
英文:			
発表者	氏名	和文:	TEL
		英文:	FAX
			E-mail
	企業名		
	所属		
	所在地	〒	
発表内容			